京东方科技集团股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-050

投资者关系活动类别	☑特定对象调研　　☐分析师会议 ☐媒体采访　　☐业绩说明会 ☐新闻发布会　　☐路演活动 ☑现场参观 ☐其他_____
参与单位名称	富国基金：曹文俊、董治国、高杨、刘鉴、刘生、肖威兵、易智泉、余李平、章旭峰 中信证券：王诗然、孙红
时间	2026 年 10 月 22 日
地点	京东方技术创新中心
上市公司接待人员姓名	郭　红　副总裁、董事会秘书 罗文捷　证券事务代表 李思民　董事会秘书室工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	投资者参观了京东方技术创新中心展厅，参观后与公司进行了交流。讨论的主要内容为回答投资者提问，问答情况如下： **1、 近期显示行业情况？** **答：**根据咨询机构数据及分析，受存储涨价影响，终端产品成本不断抬升，部分终端产品价格上涨，致使消费电子市场需求受到一定抑制，2026 年主流应用终端销量预计均同比下滑。这一压力将传导至面板端，导致 2026 年各应用类别面板出货量预计同比下降。 LCD 方面，考虑上半年体育赛事等因素影响，品牌端备货需求前移，LCD 面板下半年出货量或将出现环比下滑，但 2026 年 LCD TV 大尺寸化的趋势仍然延续。OLED 方面，2026 年下半年柔性 AMOLED 需求承压明显，行业面临量、价双降的局面。在此背景下，公司持续深化与品牌客户的技术合作与定制开发，持续优化客户产品结构，积极应对

	行业困境。此外，公司第 8.6 代 AMOLED 生产线自量产以来，正按计划稳步推进产能爬坡和良率提升，以对应客户高端中尺寸显示产品需求。 **2、 公司玻璃基先进封装业务布局及进展？** **答：**公司目前已实现高深宽比 TGV 开孔、深孔填铜、低应力金属布线、高层数压合、高密度布线、低应力切割等玻璃基封装载板全流程工艺拉通，拥有完备玻璃基封装载板制造工艺能力。目前，公司试验线已实现全自动化设备通线，已有超过 100×100mm 尺寸的 24 层（11-2-11）玻璃基封装载板产出并送样，且现已通过 Pre-con、TCB 1000 cycles、UHAST、BHAST、HTSL、LTSL 信赖性标准测试。 **3、 公司目前钙钛矿项目进展？** **答：**公司采用刚性/柔性/叠层/弱光组件技术路线并行开发，三大研发平台效率不断突破，实现了从手套箱（2.5*2.5cm）到实验线（30*30cm）再到中试线（120*240cm）三大平台全工艺流程拉齐，手套箱效率记录达 27.94%，实验线 21.39%，中试线 20.11%，柔性 16.6%。 认证方面，京东方光能已获多项国内外权威机构产品认证，标志着公司钙钛矿产品的安全性、可靠性、环保性已达到国际公认标准。2026 年 4 月，京东方光能钙钛矿户外实证基地在京东方第 10.5 代 TFT-LCD 生产线园区正式投入运行，规划总装机规模 200kW，涵盖自行生产的刚性、柔性及叠层组件，并同步引入碲化镉、晶硅（BC、TOPCon、HJT）等主流技术路线组件对比验证，构建多技术路线同台实证平台。公司计划今年第四季度在黑龙江漠河（极寒）、新疆吐鲁番（干热沙尘 50 度以上）和宁夏银川（高辐射、大温差）开展极致条件实证测试。 **4、 公司未来折旧和资本开支的趋势？** **答：**未来，随着公司存量产线折旧持续减少，在建产线项目综合考虑产能爬坡情况分阶段进行转固，公司总体折旧金额将在 2025 年的基础上开始下降。 资本开支方面，显示行业已从大规模扩产的高速发展阶段逐步进入成熟期，未来随着公司投资规模的下降，公司资本开支金额也将在 2025 年的基础上逐渐降低。 **5、 公司在股东回报方面的措施？** **答：**公司持续践行《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》，2026 年内完成 2025 年度现金分红 20.68 亿元，占合并报表当年归母净利润的 35.31%；此外，公司推出新一期 A、B 股回购方案，拟使用 5-

	10 亿元人民币进行 A 股股份回购注销，拟使用 5-10 亿元港币进行 B 股股份回购注销。通过股份回购注销切实减少注册资本，进一步提升每股收益水平。 根据公司公告，截至 2026 年 9 月 30 日，公司 A 股注销式回购累计回购 94,392,600 股，支付总金额为 549,930,660.18 元（不含交易费用）；B 股注销式回购累计回购 88,686,743 股，支付总金额为 410,718,906.27 港元（不含交易费用）。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
附件清单	无
日期	2026 年 10 月 22 日